



Программа технологической конференции
— **Производство радиоэлектроники** —
летняя сессия с компанией «Глобал Инжиниринг»

27 августа 2026 года

Место проведения: Ижевск, отель «COSMOS»

9:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:15

Вступительное слово

10:15 – 10:55

Волновая или селективная пайка? Критерии выбора и эксплуатационные расходы.

10:55 – 11:35

Основные этапы оснащения мелкосерийного участка поверхностного монтажа применительно к производству модулей специального назначения.

11:35 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 12:40

Пайка в вакууме как способ повышения надежности и стабильности процесса при производстве сложной ответственной электроники.

12:40 – 13:20

Конструкция рентгеновских установок: как технологии влияют на исследования.

13:20 – 14:20

Обед

14:20 – 15:00

Необходимость применения автоматической оптической инспекции на различных участках производства электроники.

15:00 – 15:40

Лазерные технологии в производстве электронных модулей.

15:40 – 16:20

Цена ошибки выросла: как требования к производству ИИ-серверов меняют подход к монтажу компонентов.

16:20 – 16:50

Кофе-брейк

16:50 – 17:30

Влагозащита: технологии, материалы и оценка эффективности.

17:30 – 17:50

Заключительное слово

